ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE Bureau international



DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets ⁶ :	4.1	(11) Numéro de publication internationale:	WO 99/67818
H01L 21/50, 23/10	A1	(43) Date de publication internationale: 29 déce	embre 1999 (29.12.99)

(21) Numéro de la demande internationale: PCT/FR99/01457

(22) Date de dépôt international: 17 juin 1999 (17.06.99)

(30) Données relatives à la priorité:

98/07841

22 juin 1998 (22.06.98)

FR

(71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): COMMIS-SARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE [FR/FR]; 31-33, rue de la Fédération, F-75752 Paris 15ème (FR).

(72) Inventeurs; et

- (75) Inventeurs/Déposants (US seulement): MARION, François [FR/FR]; 23b, avenue du Collège, F-38120 St. Egrève (FR). PORNIN, Jean-Louis [FR/FR]; Chemin des Iles, F-38920 Crolles (FR). MASSIT, Claude [FR/FR]; 248, chemin des Petites Roches, F-38330 St. Ismier (FR). CAILLAT, Patrice [FR/FR]; 10, rue de Provence, F-38130 Echirolles (FR).
- (74) Mandataire: WEBER, Etienne; Brevatome, 25, rue de Ponthieu, F-75008 Paris (FR).

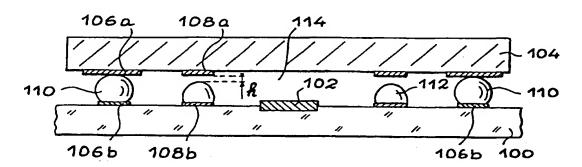
(81) Etats désignés: US, brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Publiée

Avec rapport de recherche internationale.

11250-EP

- (54) Title: DEVICE AND METHOD FOR FORMING A DEVICE HAVING A CAVITY WITH CONTROLLED ATMOSPHERE
- (54) Titre: DISPOSITIF ET PROCEDE DE FORMATION D'UN DISPOSITIF PRESENTANT UNE CAVITE A ATMOSPHERE CONTROLEE



(57) Abstract

The invention concerns a device comprising a support (100) and at least a cover (104) capable of being sealed to the support to form with it at least a cavity (114) with controlled atmosphere around at least a component (102). The invention is characterised in that at least either the cover or the support is provided with at least a wedge (110) made of fusible material and a seal bead (112) formed around said component, and prior to being sealed the fusible material wedge is sufficiently thick to prevent the seal bead (112) from coming into contact either with the cover or the support when the latter are assembled. The invention is particularly useful for encapsulating electronic, mechanical or electromagnetic components.

Dispositif comprenant un support (100) et au moins un capot (104) susceptible d'être scellé au support pour former avec le support au moins une cavité (114) à atmosphère contrôlée autour d'au moins un composant (102). Conformément à l'invention, au moins l'un des capot et support est équipé d'au moins une cale (110) de matériau fusible et d'un cordon d'étanchéité (112) formé autour du composant, et avant scellement, la cale de matériau fusible présente une épaisseur suffisante pour empêcher que le cordon d'étanchéité (112) ne vienne avant scellement, la cale de matériau fusible présente une épaisseur suffisante pour empêcher que le cordon d'étanchéité (112) ne vienne en contact à la fois avec le capot et le support lorsque ceux—ci sont assemblés. Application notamment à l'encapsulation de composants électroniques, mécaniques ou électromagnétiques.

UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AL Albanie AM Arménie AM Arménie FI Finlande LU Luxembourg SN Sénégal AT Autriche AU Australie GA Gabon AZ Azerbaldjan GB Royaume-Uni BA Bosnie-Herzégovine GE Géorgie BB Barbade GH Ghana BB Barbade GN Guinée BE Belgique GN Guinée BF Burkina Faso GR Grèce HU Hongrie BJ Bénin IE Irlande BB Brésil BB Brésil BB Brésil BB Brésil BB Brésil BC A Canada BB Brésil BC A Canada CC République centrafricaine CC Congo KE Kenya CC Cameroun CN Chine KR République de Corée démocratique de Corée MC Rejublique contrafrica de Russie SC Singapour LK Sri Lanka SE Suède Singapour	AM Arménie AT Autriche AU Australie AZ Azerbaïdjan BA Bosnie-Herzégov ine BB Barbade BE Belgique BF Burkina Faso BG Bulgarie BJ Bénin BR Brésil BY Bélarus CA Canada CF République centrafricaine CG Congo CH Suisse CI Côte d'Ivoire CM Cameroun CN Chine CU Cuba CZ République tchèque DE Allemagne DK Danemark	FI Finlande FR France GA Gabon GB Royaume-Uni GE Géorgie GH Ghana GN Guinée GR Grèce HU Hongrie IE Irlande IL Israël IS Islande IT Italie JP Japon KE Kenya KG Kirghizistan KP République populaire démocratique de Corée KR République de Corée KZ Kazakstan LC Sainte-Lucie LI Liechtenstein LK Sri Lanka	LT Lituanie LU Luxembourg LV Lettonie MC Monaco MD République de Moldova MG Madagascar MK Ex-République yougoslave de Macédoine ML Mali MN Mongolie MR Mauritanie MW Malawi MX Mexique NE Niger NL Pays-Bas NO Norvège NZ Nouvelle-Zélande PL Pologne PT Portugal RO Roumanie RU Fédération de Russie SD Soudan SE Suède	SN Sénégal SZ Swaziland TD Tchad TG Togo TJ Tadjikistan TM Turkménistan TR Turquie TT Trinité-et-Tobago UA Ukraine UG Ouganda US Etats-Unis d'Amérique UV Ouzbékistan VN Viet Nam YU Yougoslavie
--	---	---	--	--

WO 99/67818 PCT/FR99/01457

DISPOSITIF ET PROCEDE DE FORMATION D'UN DISPOSITIF PRESENTANT UNE CAVITE A ATMOSPHERE CONTROLEE

Domaine technique

- La présente invention concerne un procédé d'encapsulation de composants et de formation d'un dispositif présentant un ou plusieurs composants ménagés dans une ou plusieurs cavités à atmosphère contrôlée.
- On entend par cavité à atmosphère contrôlée aussi bien une cavité dans laquelle on a établi un vide qu'une cavité contenant un gaz de composition et/ou de pression contrôlée.
- Une telle cavité, définie par exemple par un capot reporté sur un substrat, permet de loger des composants sensibles tels que des composants électroniques, électro-optiques ou des composants de micro-mécanique.
- En particulier, l'invention trouve des 20 applications pour l'encapsulation hermétique de puces électroniques, de capteurs de pression ou d'accélération, ou encore de capteurs électromagnétiques tels que des capteurs bolométriques.

25 Etat de la technique antérieure

On connaît différentes techniques permettant de sceller un capot sur un support. On peut citer par exemple les techniques de scellement par verre, de scellement de type métal sur métal ou encore de scellement anodique. Au sujet de ces techniques, bien connues en soi, on peut se reporter aux documents (1), (2) et (3) dont les références sont précisées à la fin de la présente description.

10

15

20

25

La mise en oeuvre du scellement d'un capot sur un support en vue de former une cavité à atmosphère contrôlée est décrite en référence aux figures 1 à 4.

Une première opération, illustrée à la figure 1, consiste à positionner un capot 10 sur un support 12, tel qu'un substrat, dans une région comportant un composant 14.

On observe que le capot 10 présente une dépression 16, tournée vers le support 12 et destinée à loger le composant 14. La dépression 16 est entourée par une bordure 18.

Un cordon d'étanchéité 20, en un matériau approprié tel qu'un matériau fusible est disposé à la surface du support 12, de façon à entourer le composant 14 et de façon à correspondre à la forme de la bordure 18 du capot 10.

Le positionnement mutuel du capot 10 et du support 12 est réalisé par des moyens d'alignement représentés très schématiquement avec la référence 22. Ces moyens permettent de faire coïncider la dépression 16 du capot avec le composant 14 et de disposer la bordure 18 en face du cordon d'étanchéité 20.

La figure 1 montre que l'ensemble des pièces à assembler, de même que les moyens d'alignement, sont disposés dans une enceinte 24 dans laquelle on établit l'atmosphère contrôlée souhaitée.

L'étape de scellement proprement dite, effectuée après le positionnement du capot, est illustrée à la figure 2.

Comme le montre une flèche, le capot 10 est appliqué sur le support de telle façon que le cordon d'étanchéité relie de façon étanche la bordure 18 à la surface supérieure du substrat 12.

Eventuellement, lorsque le cordon est en un matériau fusible, l'ensemble du support et du capot peut être porté à une température suffisante pour faire fondre le matériau fusible.

Le chauffage du capot et du support, qui a toujours lieu dans l'enceinte 24 à atmosphère contrôlée, est mis en oeuvre, par exemple, au moyen d'une sole chauffante 28 sur laquelle repose le support 12.

La figure 3 montre à titre d'exemple un support 12 sur lequel sont reportés trois capots 10a, 10b, 10c.

La référence 10a désigne un premier capot déjà scellé sur le support 12. La référence 10b désigne un deuxième capot appliqué contre le support 2, en phase de scellement.

Enfin, un troisième capot 10c qui n'est pas encore appliqué sur le support est positionné au-dessus d'un composant 14.

On constate que le positionnement des capots et leur scellement a lieu de façon successive. De plus, comme dans l'exemple de la figure 1, les moyens 22 d'alignement des capots, bien que volumineux et encombrants, doivent être logés dans l'enceinte 24 à atmosphère contrôlée.

Le procédé décrit en référence à la figure 3 pose donc des problèmes de logement des moyens d'alignement et s'avère peu adapté à la mise en place d'un nombre important de capots sur un support.

Il convient de préciser qu'il n'est pas 30 possible avec l'équipement de la figure 3 d'aligner et de déposer sur le support l'ensemble des capots hors de l'enceinte 24, et de réaliser ensuite l'opération de scellement ou de soudure sous atmosphère contrôlée. En effet, lorsque le capot est préalablement déposé sur le support, le passage de gaz entre le capot et le support est entravé et il n'est plus possible de contrôler avec précision l'atmosphère qui s'établit dans la cavité formée par le capot et par le support. Ceci est particulièrement le cas lorsque la cavité doit être mise sous vide.

Une solution partielle aux problèmes mentionnés ci-dessus est apportée par un système de report de capots tel qu'illustré par la figure 4.

Ce système fait appel à une pièce de maintien intermédiaire 26 sur laquelle sont reportés les capots 10a, 10b, 10c par leur face qui ne vient pas en contact avec le support final 12.

La pièce intermédiaire 26, équipée des capots est introduite avec le support 12 dans une enceinte à atmosphère contrôlée et le scellement ou la bordure des capots peut avoir lieu de façon collective.

Le procédé de la figure 4 nécessite cependant des moyens d'alignement 22 de la pièce intermédiaire 24 avec le support. De plus, la pièce intermédiaire doit être éliminée après le report des capots.

problème solution partielle au autre Une d'encapsulation d'une pluralité de composants, consiste reporter sur le support qu'un unique capot, suffisamment grand pour recouvrir tous les composants et de découper ensuite le capot individuellement autour de chaque composant. Cette solution, qui n'est pas représentée sur les figures, nécessite cependant une mise en forme particulière du support et/ou du capot cavités individuelles autour former des composants et fait appel à des opérations de découpage délicates.

5

10

20

25

10

Exposé de l'invention

La présente invention a pour but de proposer un procédé d'encapsulation d'un ou de plusieurs composants ne présentant pas les difficultés et contraintes mentionnées ci-dessus.

Le procédé est destiné à encapsuler des composants qui peuvent être soit rapportés au préalable sur un substrat, soit directement intégrés dans le substrat (puces électroniques, capteurs intégrés, ...)

Un but de l'invention est en particulier de proposer un tel procédé qui puisse être mis en oeuvre dans une enceinte à atmosphère contrôlée dépourvue de moyens d'alignement de capots sur les composants.

Un autre but est de proposer un tel procédé permettant d'aligner avec précision et de sceller de façon collective un grand nombre de capots au-dessus de composants correspondants.

Pour atteindre ces buts, l'invention a plus précisément pour objet un procédé d'encapsulation sous atmosphère contrôlée d'au moins un composant par scellement d'au moins un capot sur au moins une zone d'un support comprenant le composant. Conformément au procédé de l'invention:

- 25 on équipe au moins l'un des capot et support de moyens de scellement entourant une zone correspondant audit composant, et d'au moins une cale en un matériau fusible,
- on positionne mutuellement le capot et le substrat de 30 sorte que le capot soit disposé sensiblement en face d'une zone correspondant au composant,
 - on chauffe l'ensemble formé par le capot et le support dans une enceinte à atmosphère contrôlée à

WO 99/67818 . PCT/FR99/01457

6

une température suffisante pour faire fondre la cale de matériau fusible.

De plus, on réalise la cale de matériau fusible avec une hauteur initiale avant fusion suffisante pour empêcher les moyens de scellement de relier de façon étanche le capot au support, et de façon à présenter une hauteur après fusion suffisamment faible pour permettre un contact étanche des moyens de scellement à la fois avec le capot et le support.

Grâce aux cales de matériau fusible, il est possible de mettre en place et de positionner les capots sur le support avant d'introduire le support dans l'enceinte à atmosphère contrôlée.

En effet, les cales évitent que l'espace entre le capot et le support ne forment une cavité fermée et isolée avant le scellement final. L'atmosphère contrôlée, telle qu'un vide par exemple, peut donc être établie autour du composant.

Les cales peuvent également être mises à profit comme liaison électrique entre le support et le capot, par exemple pour la transmission de signaux électriques.

Par ailleurs, grâce au procédé de l'invention, le positionnement mutuel du capot et du support qui peut être réalisé sous atmosphère ambiante n'est pas très critique. En effet, le positionnement final et exact du capot peut être obtenu automatiquement par des forces de tension superficielle s'exerçant dans le matériau fusible lorsque celui-ci est fondu.

Le procédé de l'invention peut être mis en oeuvre pour un seul capot mais s'avère particulièrement avantageux lorsqu'un grand nombre de capots doivent être reportés sur un même substrat.

5

15

20

Selon une mise en oeuvre particulière du procédé, les moyens de scellement peuvent comporter un cordon de matériau fusible susceptible de fondre lors du chauffage.

Le matériau fusible du cordon est de préférence le même matériau que celui des cales ou un matériau présentant un point de fusion voisin de celui des cales.

A titre d'exemple, des matériaux tels que AuSn, 10 SnPb ou CuSn peuvent être sélectionnés. Ces matériaux permettent une hybridation sans flux du capot sur le support.

Ainsi, lors du chauffage du capot et du support, le matériau fusible fond et forme un joint étanche entre le capot et le support.

Selon une variante, les moyens de scellement peuvent également comporter un cordon en un autre matériau tel qu'un cordon de colle sérigraphié.

Dans le cas où les moyens de scellement 20 comportent un cordon de matériau fusible, ce cordon peut être conçu de façon à présenter une hauteur initiale avant fusion inférieure à la hauteur initiale des cales de matériau fusible et une hauteur après fusion, appelée hauteur d'hybridation, supérieure à la hauteur d'hybridation des cales.

Une telle réalisation est adaptée en particulier lorsque le cordon et les cales sont disposés dans un même plan entre les surfaces en regard du capot et du support.

On entend par hauteur d'hybridation d'un élément de matériau fusible la hauteur qu'aurait cet élément entre le capot et le support après avoir été fondu et en l'absence de contraintes extérieures.

Ainsi, la hauteur d'hybridation des cales est définie indépendamment de celle du cordon et réciproquement.

La hauteur d'hybridation des cales ou celle du cordon dépend de la quantité de matériau fusible mis en oeuvre pour la réalisation de ces éléments et de la surface d'adhésion de ces éléments au capot et au support.

A cet égard, on peut équiper le capot et le support, de plages de réception du matériau fusible en un matériau mouillable par le matériau fusible.

Les surfaces des plages de réception peuvent être ajustées en fonction d'une hauteur d'hybridation souhaitée.

L'invention concerne également un dispositif comprenant un support et au moins un capot susceptible d'être scellé au support pour former avec le support au moins une cavité à atmosphère contrôlée autour d'au moins un composant. Conformément à l'invention, au moins l'un des capots et supports est équipé de cales de matériau fusible et d'un cordon d'étanchéité formé autour du composant. De plus, avant scellement, les cales de matériau fusible présentent une épaisseur suffisante pour empêcher que le cordon d'étanchéité ne vienne en contact à la fois avec le capot et le support lorsque ceux-ci sont assemblés.

D'autres caractéristiques et avantages de la présente invention ressortiront mieux de la description qui va suivre, en référence aux figures des dessins annexés. Cette description est donnée à titre purement illustratif et non limitatif.

5

10

15

20

25

10

Brève description des figures

- Les figures 1 et 2, déjà décrites, sont des coupes schématiques simplifiées d'un substrat et d'un capot, illustrant des étapes successives d'un procédé connu d'encapsulation d'un composant.
- La figure 3, déjà décrite, est une coupe schématique simplifiée d'un substrat et de capots, illustrant une mise en oeuvre du procédé d'encapsulation appliqué à plusieurs composants du substrat.
- La figure 4, déjà décrite, est une coupe schématique d'un substrat et d'une pièce de support intermédiaire illustrant un perfectionnement connu du procédé d'encapsulation.
- La figure 5 est une coupe schématique simplifiée d'un substrat de support et d'un capot illustrant le dispositif, et le procédé d'encapsulation de l'invention.
- La figure 6 est une vue schématique 20 simplifiée d'une face supérieure du substrat du support, tournée vers le capot.
 - La figure 7 est une coupe schématique simplifiée du substrat et du capot de la figure 5, après scellement.
- 25 Les figures 8 et 9 sont également des coupes schématiques simplifiées du substrat et du capot et montrent des utilisations possibles de cales de matériau fusible comme liaison électrique.

30 <u>Description détaillée d'un mode de mise en oeuvre de l'invention</u>

La référence 100 de la figure 5 indique un substrat de support, tel que par exemple une plaquette

de matériau semi-conducteur, sur lequel est réalisé un composant 102.

Le composant 102 peut être un circuit électronique, un capteur micromécanique, tel qu'un accéléromètre ou encore l'élément sensible d'un bolomètre, par exemple.

Un capot 104 est destiné à protéger le composant 102 des agressions extérieures et à maintenir le composant dans une atmosphère contrôlée.

Sur la figure 5, le capot 104 est représenté dans un état où il est reporté sur le support 100 de manière à recouvrir le composant 102, mais où il n'est pas encore scellé sur le support.

Le capot est équipé de plages 106a, 108a dont

la surface est en un matériau mouillable par un
matériau fusible, et qui correspondent à des plages
similaires 106b, 108b du support. Les plages 106a,
106b, 108a, 108b sont formées par exemple par
photolithographie dans un empilement de couches minces
de type titane-nickel-or.

Les plages 106b du support sont, par exemple, sous la forme de pastilles circulaires et sont destinées à accueillir des billes de matériau fusible 110. Les plages 106b présentent par exemple un diamètre de 80 µm pour accueillir des billes d'un diamètre de 140 µm.

La plage 108b du support se présente sous la forme d'une bande qui forme un cadre autour de la zone comprenant le composant 102. Cette bande est destinée à accueillir un cordon 112 de matériau fusible. La bande présente par exemple une largeur de 40 µm pour accueillir un cordon d'une largeur en section de 50 µm.

25

30

La forme des plages de matériau mouillable 106b, 108b du support 100 est également visible sur la figure 6 qui montre une face supérieure du support tournée vers le capot.

Les plages mouillables 106a et 108a du capot sont de forme similaire et sensiblement superposables aux plages correspondantes 106b et 108b du support. On observe toutefois que les pastilles formant les plages 106a du capot présentent un diamètre supérieur à celui des pastilles formant les plages 106b sur le support. Le rôle du diamètre supérieur des pastilles du capot est expliqué dans la suite du texte.

Dans l'exemple de la figure, les billes de matériau fusible 110 et le cordon 112 sont disposés sur le support. Le matériau fusible peut être un dépôt de soudure AuSn formé à travers un masque, non représenté, selon une technique de sérigraphie, d'évaporation ou de croissance électrolytique, par exemple.

A titre de variante, le cordon et/ou des billes de matériau fusible peuvent également être disposés initialement sur le capot. Dans ce cas toutefois, le diamètre des pastilles de réception des billes sur le capot est de préférence inférieur à celui des pastilles correspondantes du support.

La figure 5 montre que le diamètre des billes de matériau fusible 110 est choisi suffisant pour empêcher le cordon d'être en contact avec la plage 108b de matériau mouillable du capot. Les billes 110 forment ainsi des cales de support du capot.

Un espacement noté h est ménagé entre le cordon 112 et le capot. Cet espacement permet d'établir une atmosphère contrôlée dans une cavité 114 définie autour du composant par le capot, le support et le cordon.

10

20

25

A titre d'exemple, les billes et le cordon peuvent être conçus pour présenter respectivement des hauteurs initiales avant soudure de 70 μ m et 28 μ m. L'espacement h est alors de h=(70-28)=42 μ m.

Ainsi le capot peut être mis en place sur le support avant l'introduction de l'ensemble de la structure dans une enceinte à atmosphère contrôlée.

La figure 7 montre l'état du dispositif après le scellement du capot sur le substrat. Le scellement est réalisé en portant le matériau fusible à une température supérieure ou égale à sa température de fusion, par exemple de l'ordre de 300°C.

La température de fusion peut encore être réduite en remplaçant AuSn par SnPb.

Lorsque les billes 110 fondent sous l'effet de la chaleur, le capot s'affaisse et le joint 112, également fondu, vient se souder sur la plage de matériau mouillable 108a du capot. Ainsi, la cavité 114 est scellée.

Les billes 110 viennent également se souder sur les pastilles formant les plages de matériau mouillable 106a du capot. Le diamètre de ces pastilles peut être choisi de telle façon que la hauteur d'hybridation des billes 110 soit inférieure à la hauteur d'hybridation du cordon 112. Ainsi, il est possible de garantir avec une meilleure sécurité l'étanchéité de la cavité 114. Dans l'exemple illustré, le diamètre des pastilles 106a du capot est, à cet effet, choisi supérieur au diamètre des pastilles 106b du support 100.

30 Un effet de tension superficielle dans le matériau fusible fondu permet de parfaire l'alignement du capot par rapport au support. Ainsi, un

positionnement initial du capot rapide et relativement peu précis $(\pm 10~\mu\text{m})$ peut être autorisé.

La description qui précède concerne, à titre d'exemple, le report d'un seul capot au-dessus d'un seul composant.

Toutefois. l'invention s'applique avantageusement au report d'une pluralité de capots de tailles égales ou différentes sur un substrat comprenant une pluralité de composants identiques ou différents. Ces capots peuvent être mis en place et 10 positionnés avant l'introduction du support dans une enceinte à atmosphère contrôlée. L'enceinte peut ainsi être dépourvue de moyens de positionnement d'alignement des capots.

Dans un exemple particulier où le composant est un capteur de bolométrie, le capot peut être en un matériau transparent, notamment au rayonnement infrarouge.

De plus, le procédé de l'invention est adapté 20 au traitement simultané d'une pluralité de substrats.

La figure 8 montre un dispositif semblable au dispositif de la figure 7, dans lequel les cales 110, en un matériau fusible conducteur électrique, sont utilisées comme des éléments de liaison électrique entre le support 100 et le capot 104.

Les cales 110 sont formées sur des plages 106b réalisées en un matériau mouillable, également conducteur électrique, et connectées au moyen de liaisons électriques 118 à des composants du support 100. Dans l'exemple de la figure 8, les plages de connexion sont reliées au composant 102.

Par ailleurs, les plages de connexion 106a du capot, électriquement conductrices, sont connectées à

25

des plots de contact externes 122 affleurant sur une surface supérieure libre du capot. La liaison électrique entre les plages de connexion 106a et les plots 122 est assurée par des voies métallisées 124, ou "vias" traversant le capot.

Les plots de contact externes 122 peuvent ainsi être utilisés comme bornes d'alimentation de composants du support ou comme bornes d'entrée/sortie d'informations.

A titre de variante, la figue 9 montre une autre réalisation possible du dispositif dans lequel les cales de matériau fusible sont utilisées pour connecter des composants situés sur le support avec des composants situés sur le capot.

Dans l'exemple de la figure, le composant 102 du support est relié à un autre composant 130 situé sur la face du capot tournée vers le support 100. La connexion est assurée successivement par une liaison interne 118, une plage de connexion du support 106b, une cale 110, une plage de connexion 106a du capot et une couche métallique 132 déposée à la surface du capot tournée vers le support.

DOCUMENTS CITES

25 **(1)**

L. Ristic,

"Sensor technology and Device", pages 207-215, Edité par : ARTECH HOUSE - Boston - London

(2)

M. Esashi et K. Minami,
"Packaged Micromechanical Semiconductor", pages 3037, 1994, IEEE Symposium on Energing Technologies &
Factory Automation

(3)

R. Tummala
"Microelectronic packaging handbood", pages 7365 755, Edité par : VAN NOSTRAND REINHOLD

10

REVENDICATIONS

- 1. Procédé d'encapsulation sous atmosphère contrôlée d'au moins un composant (102) par scellement d'au moins un capot (104) sur au moins une zone d'un support (100) comprenant le composant, caractérisé en ce que :
 - on équipe au moins l'un des capot et support de moyens de scellement (112) entourant une zone correspondant audit composant, et d'au moins une cale (110) en un matériau fusible,
 - on positionne mutuellement, sous atmosphère ambiante, le capot et le substrat de sorte que le capot soit disposé sensiblement en face d'une zone correspondant au composant,
- 15 on chauffe l'ensemble formé par le capot et le support dans une enceinte à atmosphère contrôlée à une température suffisante pour faire fondre la cale de matériau fusible,
- et dans lequel on réalise la cale de matériau fusible (110) avec une hauteur initiale avant fusion suffisante pour empêcher les moyens de scellement (112) de relier de façon étanche le capot au support, et avec une hauteur après fusion suffisamment faible pour permettre un contact étanche des moyens de scellement (112) à la fois avec le capot et le support.
 - 2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel les moyens de scellement (112) comportent un cordon de matériau fusible susceptible de fondre lors du chauffage.
- 3. Procédé selon la revendication 2, dans lequel le cordon de matériau fusible présente une hauteur initiale avant fusion inférieure à la hauteur initiale de la cale de matériau fusible et une hauteur

après fusion, appelée hauteur d'hybridation, supérieure à une hauteur d'hybridation de la cale.

- 4. Procédé selon la revendication 3, dans lequel on équipe le capot et le support de plages (106a, 106b, 108a, 108b) de réception du matériau fusible, en un matériau mouillable par le matériau fusible.
- 5. Procédé selon la revendication 1 ou 2, dans lequel le matériau fusible est choisi parmi AuSn, SnPb, CuSn.
 - 6. Procédé selon la revendication 1, appliqué à la réalisation d'un dispositif comprenant sur un même substrat des capots de tailles différentes.
- 7. Procédé selon la revendication 1, dans 15 lequel le composant est un composant électronique.
 - 8. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le composant est un détecteur bolométrique et dans lequel le capot est en un matériau transparent au rayonnement infrarouge.
- 9. Procédé selon la revendication 1, dans lequel on traite simultanément une pluralité de supports associés chacun à au moins un capot.
- 10. Dispositif comprenant un support (100) et au moins un capot (104) susceptible d'être scellé au support pour former avec le support au moins une cavité (114) à atmosphère contrôlée autour d'au moins un composant (102), caractérisé en ce qu'au moins l'un des capot et support est équipé d'au moins une cale (110) de matériau fusible et d'un cordon d'étanchéité (112) formé autour du composant, et dans lequel, avant scellement, la cale de matériau fusible présente une épaisseur suffisante pour empêcher que le cordon

d'étanchéité (112) ne vienne en contact à la fois avec le capot et le support lorsque ceux-ci sont assemblés.

11. Dispositif selon la revendication 10, dans lequel au moins une cale est en un matériau fusible électriquement conducteur et utilisée comme élément de liaison électrique entre le support et le capot.

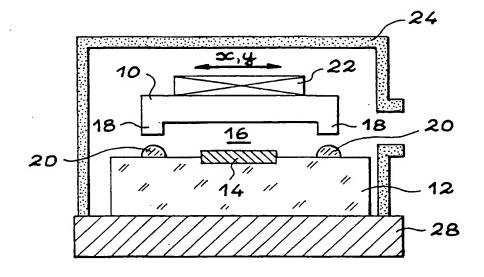


FIG. 1

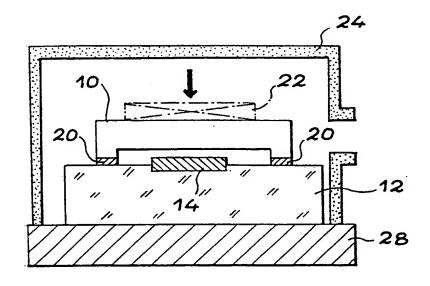
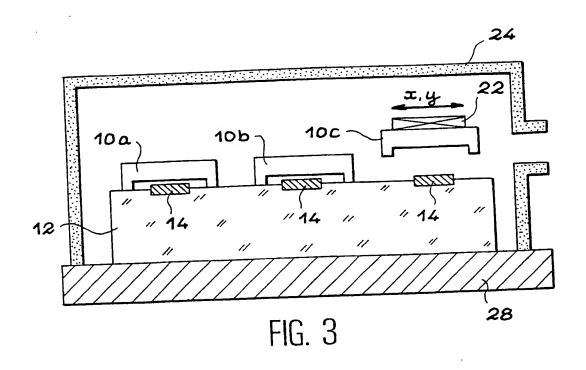
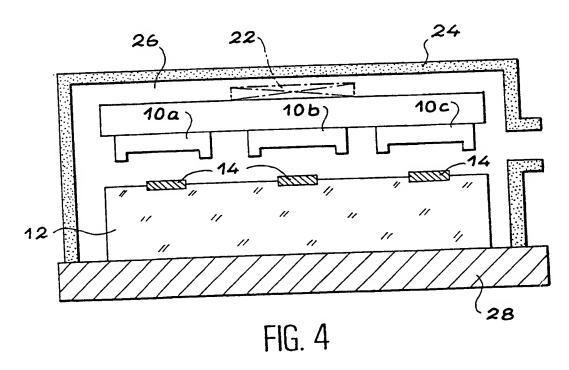
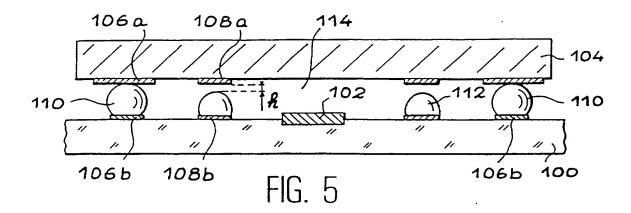
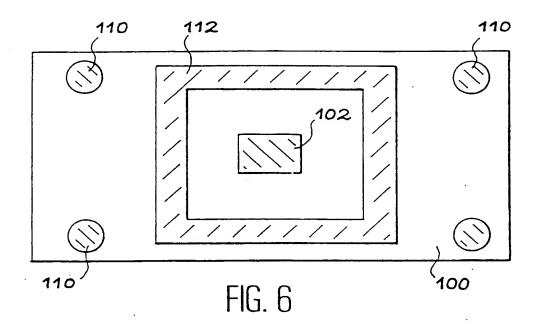


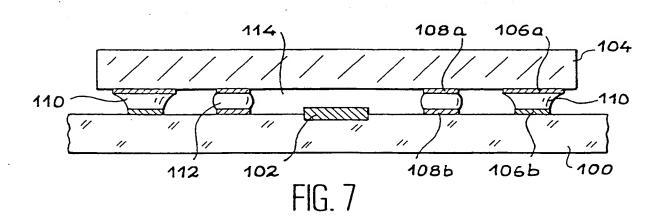
FIG. 2

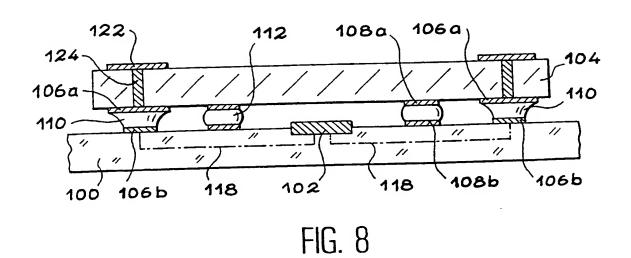


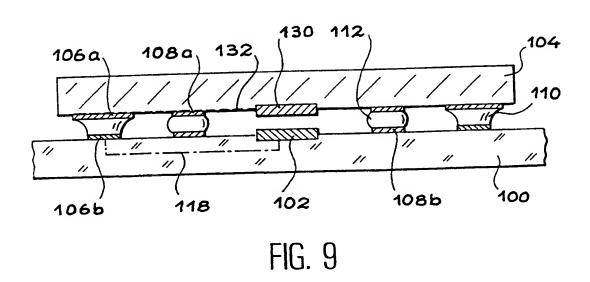












INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inter. nal Application No PCT/FR 99/01457

		1017111 337	01107
A. CLASSIF IPC 6	H01L21/50 H01L23/10		
According to	International Patent Classification (IPC) or to both national classification	on and IPC	
B. FIELDS	SEARCHED		
	cumentation searched (classification system followed by classification	symbols)	
IPC 6	HOIL		
Documentati	on searched other than minimum documentation to the extent that suc	th documents are included in the fields sea	ırched
Electronic da	ata base consulted during the international search (name of data base	and, where practical, search terms used)	
C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category '	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relev	vant passages	Relevant to claim No.
χ	WO 94 28581 A (COMMISSARIAT ENERG:	IE	1,2,10,
	ATOMIQUE ;CAILLAT PATRICE (FR))		11
	8 December 1994 (1994-12-08)		
	the whole document		
Α	DE 43 23 799 A (TOSHIBA KAWASAKI 1	KK)	1-11
	20 January 1994 (1994-01-20)		
	abstract; figures 1-5		
Α	US 3 657 610 A (YAMAMOTO HIROHIKO	FT AL)	1-11
^	18 April 1972 (1972-04-18)	<u> </u>	
	the whole document		
,	EP 0 203 589 A (HITACHI LTD)		
l ^A	3 December 1986 (1986-12-03)		
	•		
			·
Fur	ther documents are listed in the continuation of box C.	Y Patent family members are listed	in annex.
° Special c	alegories of cited documents :	"T" later document published after the inte	
	nent defining the general state of the art which is not	or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or th	
"E" earlier	dered to be of particular relevance document but published on or after the international	invention "X" document of particular relevance; the	claimed invention
filing "L" docum	ent which may throw doubts on priority claim(s) or	cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the de	t be considered to
which	n is cited to establish the publication date of another on or other special reason (as specified)	"Y" document of particular relevance; the cannot be considered to involve an in	ventive step when the
	nent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means	document is combined with one or ments, such combination being obvious	ore other such docu-
"P" docum	nneat published prior to the international filing date but than the priority date claimed	in the art. "&" document member of the same paten	
	e actual completion of the international search	Date of mailing of the international se	
Date of the	s actual completion of the information.		
	9 August 1999	17/08/1999	
Name and	mailing address of the ISA	Authorized officer	
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk		
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Prohaska, G	
	•		

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

Inter Inal Application No. PCT/FR 99/01457

Patent document cited in search report		Publication date		atent family nember(s)	Publication date
WO 9428581	A	08-12-1994	FR EP JP	2705832 A 0700581 A 8510599 T	02-12-1994 13-03-1996 05-11-1996
DE 4323799	Α	20-01-1994	JP US	6037143 A 5448114 A	10-02-1994 05-09-1995
US 3657610	 А	18-04-1972	JP	48031507 B	29-09-1973
EP 0203589	Α	03-12-1986	JP JP JP DE US	1677826 C 3042700 B 61276237 A 3683400 A 4836434 A	13-07-1992 28-06-1991 06-12-1986 27-02-1992 06-06-1989

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Dem 3 Internationale No PCT/FR 99/01457

A. CLASSEN CIB 6	MENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE H01L21/50 H01L23/10		
Selon la class	sification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification	n nationale et la CIB	
	ES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE		
Documentation CIB 6	on minimale consultée (système de classification suivi des symboles de cl H01L		
	ion consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces		
Base de don	nnées électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom		
C. DOCUME	ENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie '	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des	passages pertinents	no. des revendications visées
Х	WO 94 28581 A (COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE ;CAILLAT PATRICE (FR)) 8 décembre 1994 (1994-12-08) le document en entier		1,2,10,
A	DE 43 23 799 A (TOSHIBA KAWASAKI KK 20 janvier 1994 (1994-01-20) abrégé; figures 1-5)	1-11
A	US 3 657 610 A (YAMAMOTO HIROHIKO E 18 avril 1972 (1972-04-18) le document en entier	T AL)	1-11
A	EP 0 203 589 A (HITACHI LTD) 3 décembre 1986 (1986-12-03)		
	5	. Les desuments de familles de la	revets sont indiqués en annexe
Voi	ir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	Les documents de familles de b	
"A" docum cons "E" docum ou a; "L" docum prion autre "O" docum	nent définissant l'état général de la technique, non idéré comme particulièrement pertinent ment antérieur, mais publié à la date de dépôt international près cette date nent pouvant jeter un doute sur une revendication de rité ou cité pour déterminer la date de publication d'une e citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) ment se référant à une divulgation orale, à un usage, à exposition ou tous autres moyens	document ultérieur publié après la da date de priorité et n'appartenenant i technique pertinent, mais cité pour o ou la théorie constituant la base de document particulièrement pertinent; être considérée comme nouvelle ou inventive par rapport au document d' document particulièrement pertinent; ne peut être considérée comme im lorsque le document est associé à documents de même nature, cette pour une personne du métier	pas a l'etat de la participe l'invention l'invention l'invention revendiquée ne peut le comme impliquant une activité considéré isolément l'invention revendiquée pliquant une activité inventive un ou plusieurs autres combinaison étant évidente
	quelle la recherche internationale a été effectivement achevée	Date d'expédition du présent rappo	t de recherche internationale
	9 août 1999	17/08/1999	
Nom et ac	dresse postale de l'administration chargee de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk	Fonctionnaire autorisé	
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Prohaska, G	

Formutaire PCT/ISA/210 (deuxième feuille) (juillet 1992)

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Demi Internationale No , PCT/FR 99/01457

Document brevet cité au rapport de recherche)	Date de publication	Mei famil	nbre(s) de la le de brevet(s)	Date de publication
WO 9428581	Α	08-12-1994	FR EP JP	2705832 A 0700581 A 8510599 T	02-12-1994 13-03-1996 05-11-1996
DE 4323799	Α	20-01-1994	JP US	6037143 A 5448114 A	10-02-1994 05-09-1995
US 3657610	Α	18-04-1972	JP	48031507 B	29-09-1973
EP 0203589	Α	03-12-1986	JP JP JP DE US	1677826 C 3042700 B 61276237 A 3683400 A 4836434 A	13-07-1992 28-06-1991 06-12-1986 27-02-1992 06-06-1989

Formulaire PCT/ISA/210 (annexe familles de brevets) (juillet 1992)